

## 表 目 錄

表 3-1	製程安排及時間掌控·····	20
表 3-2	ITO 表面處理操作條件·····	24
表 3-3	PEDOT : PSS 旋塗條件·····	25
表 3-4	封裝用物品規格·····	28
表 3-5	PL 效率一覽表·····	32
表 4-1	TFB/PFO 膜厚設計關係表·····	44
表 4-2	陰極膜厚設計關係表·····	53
表 4-3	各項客發光體其最佳比例一覽表·····	55
表 4-4	各項客發光體摻雜之最佳效率一覽表·····	58

